技術規格

絕對編碼,連續,四重軸系補償	0.5//(0.15mgon)/1" (0.3 mgon)			
棱鏡(GPR1, GPH1P)	1.5 m 至 >10000 m			
無棱鏡/任何表面 4	1.5 m 至 2000 m			
單次(棱鏡) 2,5	1 mm + 1.5 ppm / 典型 1.5 秒			
單次(任何表面)2,4,5,6	2 mm + 2 ppm / 典型 1.5 秒			
50 m 處	8 mm x 20 mm			
波形數位化(WFD)	同軸,紅色可見光			
1000 Hz 模式	300 m / 1.0 mm,距離 50 m			
250 Hz 模式	400 m / 0.8 mm > 距離 50 m			
62 Hz 模式	500 m / 0.6 mm, 距離 50 m			
1 Hz 模式	1000 m / 0.6 mm,距離 50 m			
機載 3D 點雲查看功能,真彩色點雲				
感測器	500 萬圖元 CMOS 感測器			
視場(廣角相機/望遠鏡相機)	19.4°/1.5°			
幀頻率	高達 20 幀每秒			
轉速/換面時間	最大 180°(200 gon)每秒/典型 2.9 秒			
圓棱鏡(GPR1, GPH1P)	1500 m / 1000 m			
360°棱鏡(GRZ4, GRZ122)	1000 m / 1000 m			
ATR plus 測角精度(Hz, V)	0.5" (0.15 mgon) /1" (0.3mgon) 典型 2.5 秒			
360°棱鏡(GRZ4, GRZ122)	300 m /典型 5 秒			
	5 -150 m / 典型 5 cm » 100 m 處			
TI OMAP4430 1GHz 雙核 ARM® (TI OMAP4430 1GHz 雙核 ARM® CortexTM -A9 MPCoreTM 作業系統-Windows EC7			
放大倍數/焦距範圍	30 × / 1.7 m 至無窮遠			
5 英寸,WVGA,彩色,觸屏,雙面	37 個按鍵,帶照明功能			
可更換內置鋰電池,	使用時間 7-9 小時			
記憶體/存儲	2GB/SD 卡 1 GB 或 8GB			
包括電池	7.7kg			
工作溫度範圍	-20°C 至 + 50°C			
防塵防水(IEC 60529) /防雨	IP65/MIL-STD-810G,方法 506.5-I			
	楼鏡(GPR1, GPH1P) 無棱鏡/任何表面 4 單次(棱鏡) 2,5 單次(任何表面)2,4,5,6 50 m處 波形數位化(WFD) 1000 Hz 模式 250 Hz 模式 1 Hz 模式 1 Hz 模式 機載 3D 點雲查看功能,真彩色點雲 感測器 視場(廣角相機/望遠鏡相機) 幀頻率 轉速/換面時間 圖棱鏡(GPR1, GPH1P) 360°棱鏡(GRZ4, GRZ122) ATR plus 測角精度(Hz, V) 360°棱鏡(GRZ4, GRZ122) TI OMAP4430 1GHz 雙核 ARM® C放大倍數/焦距範圍 5 英寸,WVGA,彩色,觸屏,雙面可更換內置鋰電池,記憶體/存儲包括電池 工作溫度範圍			